

KEK 電子陽電子入射器の現状

PRESENT STATUS OF THE KEK ELECTRON/POSITRON INJECTOR LINAC

清宮 裕史、明本 光生、荒川 大、荒木田 是夫、飯田 直子、池田 光男、惠郷 博文、榎本 收志、 榎本 嘉範、大沢 哲、大西 幸喜、 小川 雄二郎、柿原 和久、梶 裕志、片桐 広明、紙谷 琢哉、川村 真人、 菊池 光男、倉品 美帆、小磯 晴代、佐武 いつか、 佐藤 政則、設楽 哲夫、周 翔宇、白川 明広、末武 聖明、 杉村 仁志、杉本 寛、諏訪田 剛、竹中 たてる、田中 窓香、 多和田 正文、張 叡、邱 丰、峠 暢一、中尾 克巳、中島 啓光、夏井 拓也、西田 麻耶、東 保男、肥後 寿泰、舟橋 義聖、 古川 和朗、本間 博幸、 松下 英樹、松本 修二、松本 利広、三浦 孝子、三川 勝彦、道園 真一郎、三増 俊弘、宮原 房史、 森 隆志、森田 昭夫、矢野 喜治、横山 和枝、吉田 光宏,

KEK, SOKENDAI, Tsukuba, Ibaraki, Japan

要旨

- KEK電子陽電子入射器ではSuperKEKBのためのアップグレードを行われてきた。
- 4リング(HER/LER/PF/PF-AR)同時入射のためのパルス磁石の導入や高電荷な低エミッ タンスビームを生成するRF電子銃の安定化が行われた。
- ダンピングリングコミッショニングは2018年2月~7月に、SuperKEKB phase II コミッショニ ングは2018年3月~7月に行われた。
- 今冬から予定されているPhase III では、Phase II 以上の高電荷ビームをPhase II より 低いエミッタンスで、且つ安定に輸送する必要がある。
- 入射器の現状とPhase III に向けた主なアップグレードについて報告する。

- SuperKEKB Phase II コミッショニングのための要求入射ビームである高電荷かつ低エ ミッタンスビームを入射器終端まで輸送することに電子/陽電子共に成功した。
- 4リング同時入射のためのパルス磁石は安定に動作し、その制御に必要なイベントシ ステムも導入された。
- RF電子銃用レーザーの安定性が向上し、電子ビームの安定性が増した。
- Phase III に向けて、高電荷ビームのためにレーザーパワーの増強とカソードの量子 効率回復のための加熱洗浄機構が導入予定である。また、RFモニタを使用したビー ム安定度解析や低エミッタンスビーム輸送に不可欠な軌道補正&フィードバックのた めのソフトウェア開発が進行中である。

KEK電子陽電子入射器



KEK入射器では、熱電子銃とRF電子銃を運転に用 いている。

RF電子銃: SuperKEKB電子リング用の低工 ミッタンスビーム

電子銃: SuperKEKB陽電子生成のための電子 ビーム & PF、 PF-AR用の電子ビ

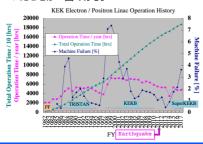


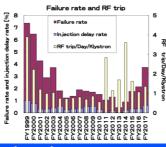


- KEK入射器は上流からA, B, J-ARC, C, 1, 2, 3, 4, 5セクターから構成される。
- -ム繰り返しは最大50Hz、ビームは96nsスペースの2バンチ運転が可能。
- 4リング(HER/LER/PF/PF-AR)への入射が行われている。

運転統計(FY2017)

- 2016年2月から6月までSuperKEKB phase I コミッショニングが行われた。その後2018年1 月から陽電子用ダンピングリングのコミッショニングが開始され、Phase II コミッショニング が開始された
- 例年並みの運転時間で4636時間であったが、故障率は昨年の2倍弱と多い。これは、2018年1月からダンピングリングのコミッショニング開始後、イベントシステムのトラブルが長時間続 いたことが一因である。

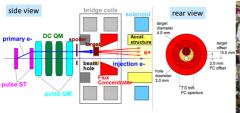


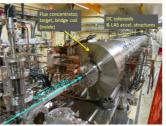


陽電子生成とダンピングリング(DR)

- KEKBでの0.8nC×2バンチからSuperKEKBでの4nC×2バンチへの 変更に伴い、現在は下図の構成で陽電子捕獲が行なわれている。
- 陽電子生成直後のエミッタンスは非常に大きいため、DRでの放射減 衰によってエミッタンスを減少させなければならない。
- DR運転に向けて、右図のLTR, RTL, 及び電子が迂回するためのシケ イン(セクター2と3の間)のビームラインが構築された。また、DR 入出射に必要なイベントシステム[2]、DR入射に必要なエネルギー圧 縮、DR出射に必要なバンチ圧縮に必要となる加速管や導波管といっ たRFシステム、ビームパラメタを測定するためのBPM、ストリ ーク カメラ、スクリーン、ワイヤースキャナも新規導入された。







パルス磁石

- 3セクター~5セクターまでのステアリング磁石と 4極磁石のパルス化が行われた。
- パルス化により、SuperKEKBの短いライフと補う ための高繰り返しビームと、PF、PF -AR運転が両 立可能.
- これに伴い、小口径の新規BPMも導入済。 パルス磁石とイベントベースの制御システムが導 入されたことにより、4つのリング (SuperKEKB HER/LER, PF, PF-AR) への同時入射に成功した
- 2種の電子銃のビームラインが合流するセクターA の一部においても、偏向磁石、4極磁石、ステアリ ングのパルス化が進行中であり、今夏に設置予定 である。
- 加速管のwake filedによるエミッタンス増大を抑 えるための軌道補正用パルスステアリングや、 ARC前後の軌道調整用のパルスステアリングの検 討または製作が進められている。



RF電子銃



QTWSC cavity

Nd:YAGレーザーとIr₅Ceカソードを用いたquasitraveling-wave side-couple (QTWSC) cavityによっ て高電荷の低エミッタンスピームを生成している。 Phase II では、レーザー増強と安定化によりRF電子 銃から2nCの電子ビームを安定にリングへ供給するこ とに成功した[3]。

Phase III に向けて4nCの電子ビーム生成が必要とな る。それに伴い、カソードの量子効率を回復させるための加熱洗浄機構を持つRF電子銃の導入と、レー ザーの増幅率を2倍向上させるためにモジュールの追 加が予定されている。

SuperKEKBコミッショニング

- 2018年2月から7月までSuperKEKB phase II コミッショニングが行われた[4]。 下のテーブルが入射器終端で達成されたビームパラメタであり、Phase II のビーム要 求は概ね達成されたが、Phase III の要求までは達成することができなかった。
- 入射器終端からSuperKEKBリングに入るまでのBeam transport lineにてエミッタンスが増大していることが分かっており、原因究明が進められている[5]。 Phase III では、ビームの位相空間ジッタがエミッタンスに無視できない影響を与える
- ことが分かっており、ジッタの原因究明が行われている[6]。 Phase III の要求を達成するために、上記原因究明に加えて、RFモニタ[7]を使用した ビーム安定度解析や低エミッタンスビーム輸送に不可欠な軌道補正&フィードパック のためのソフトウェア開発が進行中である。

Table 1: Required and achieved parameters of injection beams at linac end (positron/electron)

Stage	KEKB	Phase-I	Phase-II	Phase-III	
	achieved	achieved	achieved	1st year plan	final reqirement
Energy (GeV)	3.5/8.0	4.0/7.0	4.0/7.0	4.0/7.0	
Bunch charge (nC)	1/1	0.4/1	1.4/2.5	2/2	4/4
Hor. emittance (μ rad)	1400/310	1000/130	200/50	100/40	100/40
Ver. emittance (µrad)	-/-	-/-	2/50	15/20	15/20
Energy spread (%)	0.13/0.13	0.5/0.5	-/-	0.16/0.07	0.16/0.07

- []] WEP082. KEK電子陽電子入射器タイミングシステム (宮原房史)
- [2] THOMO3, SuperKEKB phase-2運転における入射制御 (梶裕志) THP091, SuperKEKB入射器とダンピングリングにおけるビームゲートを用いたト リガー制御 (杉村仁志)
- [3] FROM06, SuperKEKB用RF電子銃のコミッショニング (吉田光宏)
- WEP006, SuperKEKB用RF gunのPhase-IIコミッショニング (周 翔宇) [4] WEOLP01, SuperKEKBフェーズ2におけるコミッショニングの成果 (大西幸喜) [5] THOM04, SuperKEKBの陽電子ダンピングリングの入出射路コミッショニング (飯田直子)
- [6] WEP002, SuperKEKB入射器におけるビーム位相空間ジッタと有効エミッタンス
- [7] THP104, SuperKEKB入射器のRFモニタシステムによるRF源診断 (片桐広明)